

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC9250xxxxQR-G
標準質量: 80 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	2.378	シリコン	29700	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードフレーム	26.731	銅	334100	7440-50-8
		鉄	4500	7439-89-6
		亜鉛	200	7440-66-6
		リン	200	7723-14-0
		銀	2700	7440-22-4
ダイアタッチ	0.414	銀	5200	7440-22-4
		エポキシ樹脂	700	—
		フェノール樹脂	100	—
ボンディングワイヤ	0.255	金	3200	7440-57-5
封止樹脂	42.957	溶融シリカ	537000	60676-86-0
		エポキシ樹脂	48100	—
		フェノール樹脂	10500	—
		結晶シリカ	7300	14808-60-7
端子メッキ	1.321	錫	16500	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、

開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。